

Composite-Entlötpitze Chip I - Hakko T9-I

Artikel-Nr. HK-T9-I

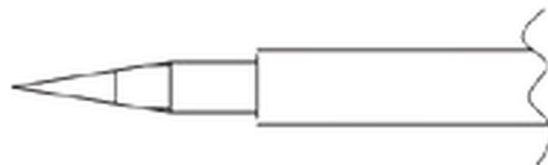
Hersteller Hakko

EAN 4962615011955

Ersatz-Composite-Entlötpitze Chip I für die Hakko FM-2023 Mini-Parallel-Entlötpinzette. Packung mit 2 Spitzen. Konzipiert für präzise Entlötarbeiten an kompakten Leiterplattenbaugruppen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Ursprungsland	Japan
Zolltarifnummer	85159080



BESCHREIBUNG

ÜBERBLICK

Die Hakko T9-I ist eine Composite-Entlötpitze im Format I, die speziell für den Einsatz mit der Mini-Parallel-Entlötpinzette FM-2023 entwickelt wurde. Dieses Ersatzspitzen-Set enthält zwei Stück und wurde konzipiert, um zuverlässige Entlötergebnisse auf kompakten und dicht bestückten Leiterplatten zu liefern.

WESENTLICHE MERKMALE

- Composite-Aufbau für erhöhte Langlebigkeit und Wärmeleitfähigkeit
- Chip-Design im Format I, optimiert für Mini-Parallelpinzetten
- Kompatibel mit dem Hakko FM-2023 Entlötsystem
- Packung mit 2 Ersatzspitzen
- ESD-sicheres Design zum Schutz empfindlicher Bauteile
- Präzisionsgefertigt für gleichbleibende Entlötergebnisse

ANWENDUNGEN

Ideal für präzise Entlötarbeiten an kompakten Leiterplattenbaugruppen, Bauteil-Rework und Reparaturarbeiten bei begrenztem Platzangebot. Geeignet sowohl für die professionelle Elektronikreparatur als auch für Fertigungsumgebungen.

LIEFERUMFANG

- 2 × Composite-Entlötpitze Chip I (Format I)